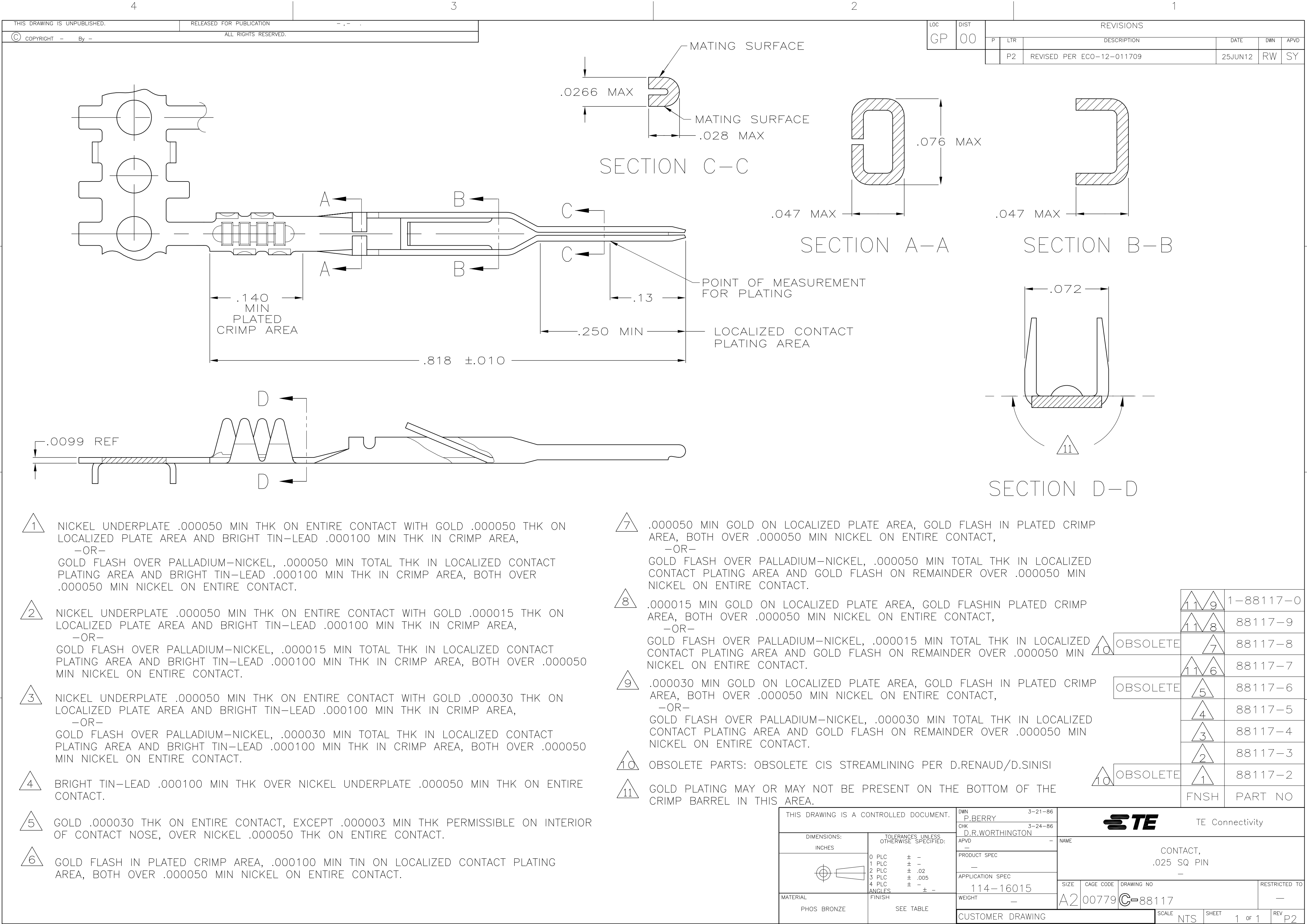




- 1 NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT WITH GOLD .000050 THK ON LOCALIZED PLATE AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000050 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 2 NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT WITH GOLD .000015 THK ON LOCALIZED PLATE AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000015 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 3 NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT WITH GOLD .000030 THK ON LOCALIZED PLATE AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000030 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 4 BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK OVER NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT.
- 5 GOLD .000030 THK ON ENTIRE CONTACT, EXCEPT .000003 MIN THK PERMISSIBLE ON INTERIOR OF CONTACT NOSE, OVER NICKEL .000050 THK ON ENTIRE CONTACT.
- 6 GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, .000100 MIN TIN ON LOCALIZED CONTACT PLATING AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

- 7 .000050 MIN GOLD ON LOCALIZED PLATE AREA, GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000050 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 8 .000015 MIN GOLD ON LOCALIZED PLATE AREA, GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000015 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 9 .000030 MIN GOLD ON LOCALIZED PLATE AREA, GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000030 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 11 GOLD PLATING MAY OR MAY NOT BE PRESENT ON THE BOTTOM OF THE CRIMP BARREL IN THIS AREA.

		11 9	1-88117-0
		11 8	88117-9
10	OBSOLETE	7	88117-8
		11 6	88117-7
P	OBSOLETE	5	88117-6
		4	88117-5
		3	88117-4
		2	88117-3
10	OBSOLETE	1	88117-2
		FNSH	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN P.BERRY 3-21-86	TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES		CHK D.R.WORTHINGTON 3-24-86	NAME			
		APVD -	PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC				
MATERIAL PHOS BRONZE		114-16015	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=88117	RESTRICTED TO -
FINISH SEE TABLE		WEIGHT -	SCALE NTS		SHEET 1 of 1	REV P2
CUSTOMER DRAWING						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9